

1-2307715-8 ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 2 mm

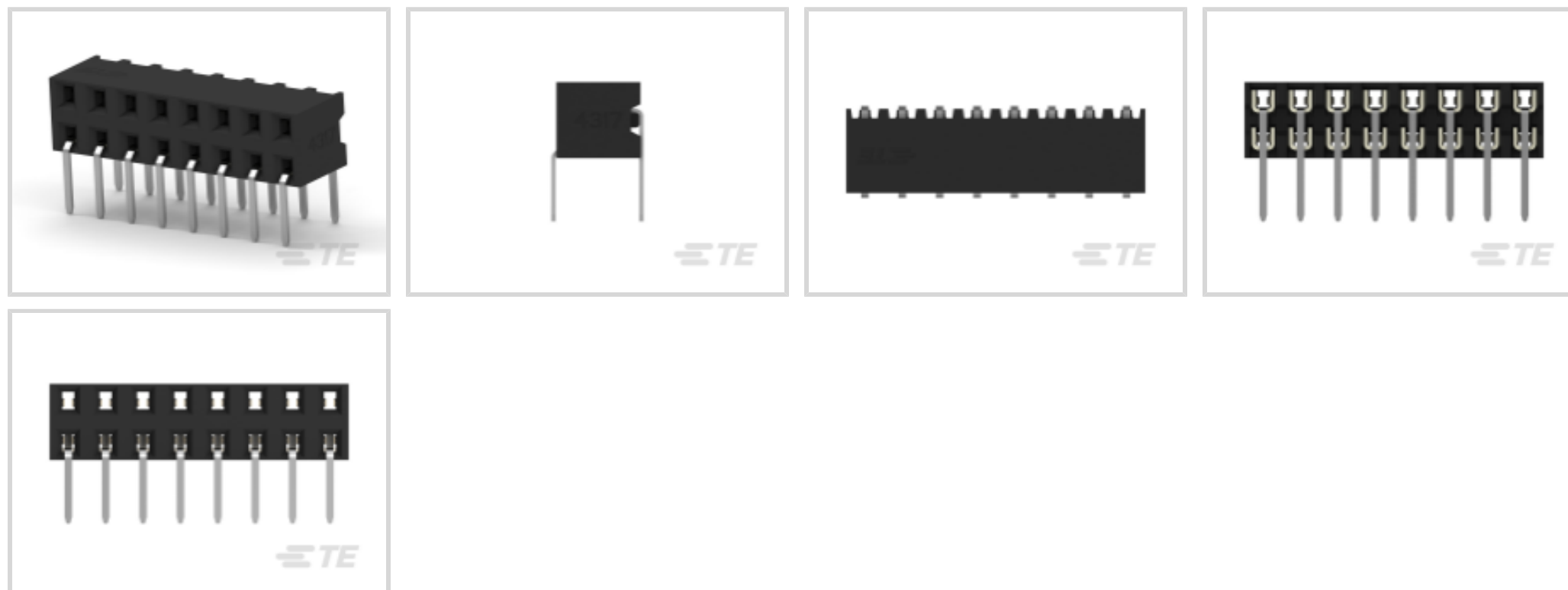
TE 内部编号 1-2307715-8

AMPMODU 2 mm, PCB Mount Receptacle, Horizontal, Board-to-Board, 18 Position, 2mm [.079in] Centerline, Select Gold Flash, Printed Circuit Board

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板接头和插座



PCB 连接器组件类型: PCB 安装母端

PCB 安装方向: 水平

连接器系统: 板对板

Number of Positions: 18

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

产品特性

产品类型特性

PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端
连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

行数	2
装载位置数量	18
PCB 安装方向	水平
Number of Positions	18

电气特征

介质耐压 (最大值)	650 VAC
Operating Voltage	125 VAC

主体特性

连接器外形	标准
-------	----

接触件特性

端子布局	直插式
接合方柱尺寸	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5 μ m[118.11 – 196.85 μ in]
端子底板材料厚度	1.27 μ m[50 μ in]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	优选镀金
端子接合区域电镀材料厚度	.1 μ m[3.94 μ in]
端子类型	插座
端子额定电流 (最大值)	2 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.4 mm[.016 in]
端接柱体和尾部长度的	2.1 mm[.083 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合对准	不带
PCB 安装固定	不带
PCB 安装对准	不带
连接器安装类型	板安装

壳体特性

中心线 (间距)	2 mm[.079 in]
壳体颜色	黑色
外壳材料	LCP (液晶聚合物)

尺寸

连接器长度	18 mm[.709 in]
连接器高度	4.1 mm[.161 in]
连接器宽度	4.7 mm[.185 in]



Row-to-Row Spacing	2 mm[.079 in]
--------------------	---------------

PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.063 in]
-------------	-----------------

使用环境

壳体温度额定值	高
---------	---

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

装配工艺特点	拾放盖
--------	-----

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装方法	Tape & Reel
------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
--	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月 (205) 超过限值的SVHC: Not Yet Reviewed
-----------------------------	---

卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
------	---

焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C
--------	---------------

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm



客户还购买了



文档

产品图纸

18P,2MM,B-B,REC,DRHZ,2.1,0.1AU,TR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2307715-8_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2307715-8_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-2307715-8_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

AMPMODU 2mm BOARD-TO-BOARD RECEPTACLES

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

1-2307715-8

AMPMODU 2 mm, PCB Mount Receptacle, Horizontal, Board-to-Board, 18 Position,
2mm [.079in] Centerline, Select Gold Flash, Printed Circuit Board



英文版本